

GROUP PROFILE 2025



Innovation for a Sustainable World

人と技術をつなぎ、未来をひらく

私たちは、ソリューションクリエーターとして、世界が抱えるさまざまな社会課題の解決に挑みます。 これまで培ってきた技術力とグループの総合力で、世界に新たな価値を創出します。 社会と企業、互いの持続的な成長のために。そして、この世界になくてはならない存在でありつづけるために。

> As a solution creator, we seek to find answers to a wide range of issues facing society. Leveraging our combined professionalism and expertise developed over time, we create new shared value that makes a difference, today and tomorrow.



半導体製造装置事業



Semiconductor

最先端の半導体テクノロジーを、 最前線でリードする。

Pioneering cutting-edge semiconductor technology

AI、自動運転、ロボット、5Gなど、社会の進化そのものを支え、豊かな未来を実現する半導体。 当社は、世界トップシェア*を誇る洗浄装置のほか、 リソグラフィー装置、熱処理装置、検査・計測装置などの幅広い領域でソリューションを提供。 最先端デバイス向けから、各種センシングデバイスやMEMS、パワーデバイスなどの IoTデバイス市場向けまで、積極的な製品・技術開発を進めています。

Semiconductors are essential for advancing the expansive fields of technology such as AI, automated driving, robotics, and 5G. We not only provide cleaning equipment with the world's top market share,* but also deliver a wide range of solutions that underpin semiconductor production, including lithography, annealing, and inspection/measurement equipment. We are also refining our products and technologies in multiple fields, such as cutting-edge devices and the IoT device market, including various sensing devices, MEMS, and power devices.

No. 世界シェア 枚葉式洗浄装置 42% Single wafer cleaning equipme SU-3400



バッチ式洗浄装置 Batch-type cleaning equipment FC-3100

薬液をスプレーして、ウエハーを1枚ずつ洗浄する装置 Equipment that cleans an individual wafer with a chemical spray

複数枚のウエハーを一度に薬液などに浸して洗浄する装置 Equipment that cleans multiple wafers simultaneously in a chemical bath

最大毎時500枚のハイスループットを実現した、200mmウエハー向けスピンスクラバー「SS-3200 for 200mm」 The SS-3200 for 200 mm, our spin scrubber for 200 mm wafers delivers throughput of up to 500 wafers per hour

高生産性を誇るデファクトスタンダードのスピ ンスクラバー「SS-3200」(300mm対応)のプ ラットフォームを採用し、200mmウエハー対応 モデルを新たに開発。

200mm市場をけん引するパワーデバイス向

け洗浄プロセスの最適化に貢献していきます。

The SS-3200 for 200 mm, our new system for 200 mm wafers utilizes our existing model for 300 mm wafers as a platform. The 300 mm system has established itself as the de-facto standard for high-throughput spin scrubbers. We expect this new model to significantly optimize cleaning processes for power devices, currently the driving force in the 200 mm market.

* Chart created by SCREEN based on Gartner®Research. Source: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al., 21 April 2025, Revenue from Shipments of Single-Wafer Processors, Wet Stations and Scrubbers, worldwide 2024, Listed as SCREEN Semiconductor Solutions in this research. Single wafer cleaning equipment is equivalent to Single-Wafer Processors, Batch-type cleaning equipment is equivalent to Wet Stations. Spin scrubber is equivalent to Scrubbers.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be constru-as statements of Gart. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness t a particular purpose. GARTNER is a trademark and service marks of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved. ility or fitness for





ウエハーを軟らかいブラシと純水で物理洗浄する装置 Spin scrubbers clean wafers physically with a soft brush and deionized wate



スピンスクラバー SS-3200 for 200mm Spin scrubber

ディスプレー製造装置および成膜装置事業



"塗る"を巧みに重ね、先進デバイスの 発展を通して未来をつくる。

Creating a better future with advanced devices, by improving coating techniques, layer by layer

テレビやスマートフォンなど、さまざまなデジタル機器に使われているディスプレー。 当社は、その製造工程における各種装置やサービスを提供。特に、液晶ディスプレーや有機ELディスプレー対応の 大型TFTアレイ用コーターデベロッパーは、世界トップシェア*を誇ります。 次世代ディスプレーに貢献する装置の提供や、成膜技術の活用によるエネルギー分野をはじめとした 多様なアプリケーションへの展開など、新たな市場ニーズに迅速に応えていきます。

Displays are used in numerous digital devices, from televisions to smartphones. We provide a full range of equipment and support services used in display manufacturing processes. In particular, we boast the world's top market share* for coater/developers for large-scale TFT arrays for LCD panels and OLEDs. With industry needs changing so rapidly, we are constantly working to develop a diverse range of new applications. These advances include systems for next-generation displays and the energy field utilizing deposition technologies.

No. 世界シェア Global Share コーターデベロッパー **SK** series



ロールtoロール塗工乾燥装置 Roll to Roll coater/drye **RT-R series**

レジスト(感光液)をガラス基板上に均一に塗布し、 現像する装置 Equipment that coats resist (a photosensitive solution) uniformly on glass substrate

2次電池用電極材料などをロールtoロール方式で 塗工乾燥する装置 Equipment that performs coating and drying during roll to roll oduction of the electrode materials for recharge

* シェアは機種群総数に基づき算出。2024年、当社調べ。 Market shares are based on total sales for each equipment group. The figures are for 2024 and beased on SCREEN data LIAは株式会社イー・エム・ディーの商標または登録商標です。 lemark and/or a trademark of EMD Corp

有機ELバックプレーンのブラックPDL形成工程に対応した塗布現像装置を発売 New coater/developers form the black pixel defining layers (PDLs) of OLED backplanes

有機ELディスプレー用の基板形成工程向け塗 布現像装置の新製品として、第6世代*1基板用 「SK-B1500G」および第8世代*2基板用 「SK-B2200G」を開発しました。スマートデバイ スに代表されるIT機器や車載用のディスプレー として需要が拡大する有機ELディスプレーの、 安定したパネル量産に貢献します。

*1 第6世代其板サイズ・1 500×1 850mm *2 第8世代基板サイズ:2,200×2,500、2,250×2,600 2.290×2.620mmなど

We have finalized development of two new coater/developer systems designed for processing the substrates used in OLED panels. The SK-B1500G and SK-B2200G are respectively configured for 6th*1 and 8th*2 generation substrates. Demand is growing rapidly for OLED displays for use in IT equipment, such as smart devices, and in-vehicle displays. We have developed products that facilitate mass production of the necessary panels.

*1. Substrate sizes include 1,500 × 1,850 mm *2. Substrate sizes include 2,200 × 2,500, 2,250 × 2,600 and 2,290 × 2,620 mm





LIA™プラズマCVD / スパッタ装置 LIA[™] plasma CVD/sputter equipmen

VC-R/VS-R series

低インダクタンスアンテナ(LIA™)プラズマ技術を 使って成膜する装置 Equipment that performs deposition using low inductance antenna (LIA™) plasma technolog



有機ELバックプレーンの ブラックPDL形成工程用コーターライン SK-B2200G Coater line for black PDLs of OLEDs

プリント基板関連機器事業

PCB-related equipment business

エレクトロニクスの進化に、 スピーディーに応える。

Enabling a faster response to the continuing evolution of electronics

IT化の加速とともに、モバイル端末はもちろん、自動車などにも搭載が進むプリント基板。 当社は、コア技術である直接描画技術や画像処理技術を駆使し、露光装置や検査装置といった、 プリント基板を製造するための各種装置やサービスを提供。 高集積化、小型化がますます進む中、先端量産工場向けの生産機器やソリューションを開発し、 お客さまの事業発展に貢献していきます。

The accelerating adoption of information technologies has led to significant growth in the use of PCBs in mobile devices and other applications such as vehicle systems. We have used our core technologies in direct imaging and image processing to develop the exposure and inspection systems plus support services that are essential to manufacturing these boards. PCBs are expected to become increasingly smaller, faster, and more integrated, presenting new challenges for manufacturers. We will continue to support them by developing production equipment and solutions for cutting-edge mass-production factories as the trend toward higher integration and miniaturization continues.



MIYABI 7

直接描画装置 Direct imaging system

Ledia 8

パターン検査に加え、需要が拡大している レーザービア検査にも対応する、ハイエンドの検査を行う装置 System for ultra-precise inspection of patterns plus rapidly increasing features such as laser vias

最適化を突き詰め、 高い位置精度で描画する装置 System with a structurally optimized design that dramatically improves positioning accuracy during imaging

Lediaシリーズの最高峰 Flagship model of the Ledia series

高い位置精度と描画品質、さらには高生産性を 高い次元でパッケージ化。ハイエンド向け露光 に求められる全ての性能を一台に結集した装置 です。

The Ledia Qs brings together the highest levels of positioning accuracy and imaging quality plus exceptional productivity. It condenses all of the features required for high-end exposure into a single system.

Printed Circuit Board



Automatic optical inspection system



最終外観検査装置 Automatic final visual inspection system

FP-9200

水平ステージ吸着方式を採用し、 最終外観検査を行う装置 System for visual inspection using a stage with horizontal suction



ハイエンドパッケージ基板用 直接描画装置 Ledia Qs (キューズ) Direct imaging system for high-end package substrate

グラフィックアーツ機器事業



Graphic Arts

先進の画像処理技術で、 豊かな暮らしに貢献する。

Using cutting-edge image processing technology to enrich people's lives

創業以来、印刷物を通じて、"彩"を提供し、暮らしの豊かさの向上に貢献しています。 当社は画像処理技術を駆使し、最先端のデジタル印刷機や、発売以来高いシェアを誇るCTP装置、 また、関連するソフトウエアなどを開発しています。 高精細な印刷物を高速かつ安定して生産できる、信頼性の高いものづくりに加え、それらの安定稼働を支える IoTを活用したインタラクティブなサポート体制など、多彩なソリューションを提供しています。 また、当社の「ヒラギノフォント」は、高速道路標識やスマートフォンの画面表示など、 日常のさまざまなシーンで活用されています。

Since SCREEN was founded, we have sought to enrich the lives of people and make the world more colorful by supporting advances in printed materials. Using our unique image processing technologies, we have developed cutting-edge digital printing presses and CtP systems with a proven track record, as well as related software. Thanks to our highly reliable manufacturing capabilities, we are able to supply our customers with a wide range of equipment that allows them to produce printed materials with exceptional precision, speed, and stability. These diverse solutions are backed by IoT-based interactive support systems designed to ensure continuous operation. Moreover, our Hiragino fonts are used in a variety of applications in people's daily lives. They include the signage seen along highways as well as the font sets displayed on smartphones.





UV inkiet label printing syste

シール・ラベルデザインを ロール基材に印刷する装置

the EDP Award 2021

CTP装置 CtP equipment

PlateRite HD 8900NII

印刷用刷版をダイレクトに 出力する装置 Recorder that exposes printing plates directly

一般社団法人 日本印刷産業連合会 「2018 GP資機材環境大賞・機材部門」受賞 Received a 2018 green printing award (equipment category from the Japan Federation of Printing Industries

Precise printing of stickers and labels on roll-fed materials 一般社団法人日本印刷学会 2024年「技術賞」受賞 Received a 2024 technology award from the Japanese Society of Printing Scie EDP2021「Best Label Printer賞」受賞 Received a "Best Label Printer" prize at

次世代のデジタル印刷機「Truepress JET 560HDX」をリリース New Truepress JET 560HDX enables next-generation digital printing

これまで、パンフレットやカタログなどの商業印 刷物の生産には、オフセット印刷機が利用されて いました。しかし、多様化する社会に合わせて印 刷物も変化し、パーソナライズ、多品種・小ロット のニーズが増えています。「Truepress JET 560HDX」は、この変化に最適なソリューション を提供します。広色域新インク「Truepress ink SC2」による色彩豊かな表現と、「Truepress JET 560HDX」による高い生産性、容易な操作性によ り、印刷物の生産を次なるステージに導きます。

Until now, commercial materials such as pamphlets and catalogs have been produced using offset presses. However, printing requirements are changing as society continues to diversify, increasing the need for personalized and high mix, small lot production. Our Truepress JET 560HDX provides the perfect solution to these changes with its high productivity and user-friendly operation. It also uses our new Truepress ink SC2 wide color gamut inks, ensuring exceptional color expression. This combination takes

print production to an all new level



ラベル用UVインクジェット印刷システム

Truepress LABEL 350UV SAI Series





Truepress PAC 830F

パッケージデザインを フィルム基材に印刷する装置 Precise printing of package designs on film materials

ALL4PACK INNOVATIONS Awards 「産業効率賞」受賞(2024年) Received an industrial efficiency prize at the ALL4PACK INNOVATIONS Awards in 2024



フルカラーバリアブル印刷システム Truepress JET 560HDX Full-color variable printing system

ICT ソリューション事業

Advanced ICT solution business

先進のソリューションで、 新たな答えを創造する。

Using advanced solutions to create fresh answers

さまざまな業界において、より専門性の高いソフトウエア技術に裏付けられた ICTソリューションが求められています。 当社は、AI、画像分析、ビッグデータ分析、IoTなど、 これまで培ってきたソフトウエア開発の実績とノウハウを基に、 より洗練された先進のソリューションを提供していきます。

A wide range of industries are now seeking new ICT solutions that incorporate increasingly specialized software technologies. Over the years, we have built a wealth of expertise in the development of result-driven software for fields such as AI, image analysis, big data analysis, and the IoT. It is this foundation that will enable us to continue delivering highly sophisticated, industry-leading solutions to meet these needs.



AI自然言語処理 AI natural language processing

先進AI技術である大規模言語モデル (LLM)をはじめとした自然言語処理技術に より、企業内に蓄積された膨大なナレッジを 有効活用します。

Natural language processing technologies, including advanced AI-based large language models (LLMs), enable effective utilization of the vast amount of knowledge accumulated by companies.

AI画像分析 AI image processing

SCREENグループ内部で培った最先端のAI技 術と画像処理技術で、お客さまのさまざまな 課題を解決するソリューションを提供します。

We have developed cutting-edge AI and innovative image processing technologies that incorporate proprietary SCREEN Group advances. These developments have provided a range of solutions that are helping to solve many challenges faced by our customers.

Software

データアナリティクス Data analytics

テキストを対象としたテキストマイニングや、 数値を対象とした因果探索技術により、さま ざまな情報を可視化。データオリエンテッドに 役立つ情報の提供・提案を行います。

A wide array of information can be revealed using technologies such as text mining and causal discovery designed for numerical values. These methods can provide highly valuable information for data-oriented analysis.

Opening up new business domains

マ世代パターン用直接描画露光装置 PLP用スリットコータシステム LeVina Lemotia™ Slit coater system for panel level package

燃料電池用MEA



形態解析イメージングシステム Cell3iMager duos2

細胞形態解析イメージングシステム Cell3iMager NX ging and analysis syste for cell morphology



錠剤除粉装置 Spiral Remover der removal unit for tablets

インクジェット式錠剤印刷機 OMNITO+ Inkjet printing system for tabl

半導体アドバンスドパッケージ関連機器

直接描画技術と塗布技術を活用し、半導体デバイスの高性能化には欠かせないアドバンスドパッケージ分野に 進出。次世代パターン用の直接描画装置では、プリント基板向け直接描画装置のノウハウを結集し、世界最高水 準となる解像度と生産性を実現。塗布乾燥装置では、ディスプレーやエネルギー事業で磨き上げた「塗る」技術を 応用展開し、多種多様な薬液への対応と均一性の高い成膜技術でアドバンスドパッケージ分野に貢献します。

Systems for advanced semiconductor packages

We have leveraged our direct imaging and coating technologies to enter the advanced packaging field, a critical area for improving the performance of semiconductor devices. Our direct imaging systems for next-generation patterning combine all of our expertise in direct imaging of PCBs to achieve industry-leading levels of resolution and productivity. Our coater/dryer systems likewise expand the range of applications for coating technologies we previously refined for the display and energy fields. These systems handle a wide range of chemicals and ensure highly uniform film formation, making them indispensable for the advanced packaging field.

Lemotiaは株式会社SCREENホールディングスの商標または登録商標です。 Lemotia is a registered trademark and/or a trademark of SCREEN Holdings Co., Ltd.

エネルギー分野(水素関連)

電解質膜に電極触媒を直接塗工し乾燥させる技術開発に成功。この直接塗工・乾燥技術に加え、貼り合わ せ、搬送、検査技術などのノウハウを結集し、高品質の燃料電池用MEAの量産を実現。また、同技術を展 開し、PEM形水電解用CCMへの対応も開始。水素エネルギーの未来を支え、持続可能な社会の発展に 貢献していきます。

Energy (hydrogen-related)

We have successfully developed a technology for directly coating and drying electrocatalysts onto electrolyte membranes. Along with this development, we have brought together our expertise in lamination, transport, and inspection technologies to enable mass production of high-quality MEAs for fuel cells. Recently, we have also begun to expand applications for these technologies to include CCMs used in PEM water electrolysis. Our work will drive the use of hydrogen fuel cells and the development of a sustainable energy ecosystem.

ライフサイエンス分野(細胞関連製品)

画像処理技術を応用した高速細胞スキャナーは、検査試薬を使うことなく、細胞の増殖や形態の変化を高 速に計測・分析。近年重要視されている明視野での画像解析も独自のAIによって実現し、創薬や個別化医 療、再生医療といった研究のスピードアップに貢献しています。また、細胞3Dイメージングシステムでは光 干渉断層技術を応用し、サンプルを非侵襲で3次元イメージングすることが可能になりました。今後、人体 の構造を模した生体組織の観察・計測への活用が期待されています。

Life sciences (cell-related systems)

Our high-speed cell imager utilizes our core image processing technologies to measure and analyze the proliferation and morphological changes of cells without using reagents. We have also created our own AI technology for bright-field image analysis, a technology that has recently been sought after by researchers in the drug discovery, personalized medicine, and regenerative medicine fields. This technology is helping to significantly accelerate their work. In addition, our optical coherence tomography system for 3D cell analysis enables non-invasive observation of live cells. It is likely to be used for observing and measuring biological tissue that imitates structures in the human body in the near future.

ライフサイエンス分野(錠剤関連製品)

直接描画技術と画像処理技術を活用したインクジェット式錠剤印刷機は、高品質な印刷と高精度な検査 を兼ね備え、製薬業界での錠剤の識別性向上と医療過誤防止に貢献。加えて、錠剤印刷機の周辺装置と して高性能除粉装置などを開発し、製剤工程における生産性向上にも貢献します。

Life sciences (drug-related systems)

We have developed inkjet printers that use our cutting-edge direct imaging and image processing technologies to print onto tablets. The systems combine high-quality printing and high-precision inspection, helping the pharmaceutical industry to improve the identification of medicines and reduce medical errors. We are also in the process of developing a range of peripheral equipment for our tablet printing systems, including a high-performance powder removal unit. This equipment will help to further improve productivity in the drug manufacturing process.

Corporate philosophy | Highlights from SCREEN's history

企業理念 Corporate Philosophy

存在意義 Purpose 人と技術をつなぎ、未来をひらく Innovation for a Sustainable World め社会の期待に誠実にこたえる

未来共有 Sharing the Future	未来を見つめ Building a better fut
人間形成 Personal Development	働く喜びを選 Realizing everyone's
技術追究 The Pursuit of Technological Excellence	独自技術の追 Exploring technologi
	創業の

思考展開 Shi Ko Ten Kai

1868 明治元年、石田才次郎(銅版画家)が石田旭山印刷所を創業 Ishida Kyokuzan Printing Works founded by Saijiro Ishida (copperplate artist)

- 1937 写真製版用ガラススクリーン研究部門を独立、大日本スクリーン製造所を創設 Dainippon Screen Mfg. Works established (the above company's glass screen research division became an independent company).
- 1943 京都市上京区(現・北区)に大日本スクリーン製造株式会社を設立 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd., established in Kamigyo-ku (now Kita-ku), Kyoto.
- 1946 写真製版用カメラ、焼付機などの生産を開始 Production started for process cameras and printing frames.
- 1955 電子管用金属メッシュの試作を開始 Initial prototype created for metal mesh for electron tubes
- 1960 カラーテレビ用シャドウマスクの試作を開始 Initial prototype created for shadow masks for color TVs.
- 1963 滋賀県彦根市に彦根機械工場(現・彦根事業所)を開設 Hikone Machine Factory (now Hikone Site) opened in Hikone, Shiga
- 1970 事業展開の信条として「思考展開」を制定 "Shi Ko Ten Kai" established as one of the SCREEN Group's principles for business developmen
- 1974 国産初のダイレクトスキャナー「スキャナグラフ SG-701」を発売 Scanagraph SG-701, the first direct scanner produced in Japan, released
- 1976 液晶ディスプレー製造用「キャリアー式表面処理装置」を開発・発売 Carrier-type surface processing equipment for LCD display production developed and released
- 1978 セラミック基板用スピンコーター「SCW-421」などを開発・発売 SCW-421 spin coater for ceramic substrates developed and released
- 1981 京都府久世郡久御山町に久御山工場(現・久御山事業所)を開設 Kumiyama Plant (now Kumiyama Site) opened in Kumiyama-cho, Kuse-gun, Kyoto.
- 1985 京都市伏見区に洛西工場(現・洛西事業所)を開設 Rakusai Plant (now Rakusai Site) opened in Fushimi-ku, Kyoto
- 1992 滋賀県野洲町(現・野洲市)に野洲工場(現・野洲事業所)を開設 Yasu Plant (now Yasu Site) opened in Yasu-cho (now Yasu), Shiga
- 1997 300ミリウエハー対応の半導体製造装置「FC-3000」を発表 FC-3000 semiconductor production equipment for 300-mm wafers released
- 1998 滋賀県多賀町に多賀事業所を開設 Taga Site opened in Taga-cho, Shiga.
 - サーマル対応のCTP装置「PlateRite 8000」を発売 PlateRite 8000 thermal plate recorder (CTP) released.
- 2001 彦根事業所にて半導体製造装置の工場「Fab.FC-1」の操業を開始 Fab.FC-1 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.
- 2002 プリント基板用光学式外観検査装置「PI-8000」を発売 PI-8000 optical inspection system for PCBs released
- 2003 レジスト塗布システム「リニアコータ™」を開発、液晶ディスプレーのガラス基板の大型化に対応 Linearcoater[™] resist coater developed for large-model glass substrates for LCD displays.

ture for society with commitment and integrity

通じて人をつくる 's full potential through trust and teamwork

追究と融合をすすめる gies while integrating with innovative collaboration

の精神

Founder's Motto

創造と発展に挑み続ける精神

Broadening everyone's thoughts and horizons for innovation

2006	当社初のインクジェット印刷機「Truepress Jet520」を発売 First SCREEN inkjet printing system, Truepress Jet520, released.
	彦根事業所にて半導体製造装置の工場「Fab.FC-2」の操業を開始
	Fab.FC-2 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.
	彦根事業所にてディスプレー製造装置の工場「CS-1」の操業を開始 CS-1 factory for display production equipment started operation at Hikone Site.
	+ 等体的状況にした学校値、30-3100」を発売。 SU-3100 single wafer cleaning equipment for semiconductors released.
2008	彦根事業所にて半導体製造プロセスの開発拠点「プロセス技術センター」の操業を開始 Process Technology Center R&D base for semiconductor production processes started operation at Hikone Site.
2011	東京都江東区に門前仲町事業所を開設 Monzennakacho Site opened in Koto-ku, Tokyo.
2012	世界初となるLED光源を採用したプリント基板用直接描画装置「Ledia 5」を発売 Ledia 5 direct imaging system for PCBs released, becoming the world's first such system to adopt an LED light source.
2013	高速3D細胞スキャナー「Cell3iMager」を発売、ライフサイエンス分野に参入 Cell3iMager high-speed 3D cell culture scanner released, enabling entry into the life sciences field.
2014	持株会社体制に移行し、商号を株式会社SCREENホールディングスに変更 SCREEN Holdings Co., Ltd. adopted as the new corporate name and a holding company structure initiated.
2018	彦根事業所にてディスプレー製造装置の工場「CS-2」の操業を開始 CS-2 factory for display production equipment started operation at Hikone Site.
2019	彦根事業所にて半導体製造装置の工場「S³-3(エス・キュープスリー)」の操業を開始 S³-3 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.
2022	次世代パターン用直接描画装置「LeVina」を発売
	LeVina direct imaging system for next-generation patterning released.
	半導体枚葉式洗浄装置「SU-3400」を発売
	SU-3400 single wafer cleaning equipment for semiconductors released.
2023	彦根事業所にて半導体製造装置の工場「S³-4(エス・キューブ フォー)」の操業を開始
	S ³ -4 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.
	企業理念を改定 Revised our corporate philosophy.
2024	彦根事業所にて半導体製造装置の工場「S ³ -5 (エス・キューブ ファイブ)」の操業を開始 S ³ -5 factory for semiconductor production equipment started operation at Hikone Site.
2025	彦根事業所にて水素関連部材製造装置の工場「S ³ -6(エス・キューブ シックス)」の 操業を開始
	S ¹ .6 factory to accommodate production equipment of hydrogen-related components started operation at Hikone Site.

Corporate profile

社名	Company Name
株式会社SCREENホールディングス	SCREEN Holdings Co., Ltd.
本社所在地	Head Office
〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1	Tenjinkita-machi 1-1, Teranouchi-agaru 4-chome, Horikawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8585, Japan
設立年月日	Established
1943年10月11日	October 11, 1943
代表者	Representative
取締役会長 廣江 敏朗 取締役社長 最高経営責任者(CEO) 後藤 正人	Toshio Hiroe, Chairman of the Board of Directors Masato Goto, President and Chief Executive Officer (CEO)
SCREENグループ連結データ (2025年3月31日現在)	Data (As of March 31, 2025)
連結売上高 6,252億円(2025年3月期) 資本金 540億円 連結従業員数 6,415名 連結子会社 51社 (国内24社/海外27社)	Consolidated net sales:625.2 billion yen (Fiscal year ended March 31, 2025)Capitalization:54.0 billion yenConsolidated employees:6,415Consolidated subsidiaries:51 companies(24 domestic / 27 overseas)51





地域別の連結売上高比率(2025年3月期) Consolidated net sales by location (Fiscal year ended March 31, 2025)



グループ体系

Group structure

株式会社SCREENホールディングス

SCREEN Holdings Co., Ltd.

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

半導体製造装置事業 Semiconductor production equipment business

株式会社SCREENグラフィックソリューションズ SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd.

グラフィックアーツ機器事業 Graphic arts equipment business

株式会社SCREENファインテックソリューションズ SCREEN Finetech Solutions Co., Ltd.

ディスプレー製造装置および成膜装置事業 Display production equipment and coater business

株式会社SCREEN PE ソリューションズ SCREEN PE Solutions Co., Ltd.

プリント基板関連機器事業 PCB-related equipment business

株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ SCREEN Advanced System Solutions Co., Ltd.

ICTソリューション事業 Advanced ICT solution business

株式会社SCREEN IP ソリューションズ SCREEN IP Solutions Co., Ltd.

知的財産関連業務 Intellectual property service-related operations



株式会社SCREENホールディングス SCREEN Holdings Co., Ltd.

株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズ	SCREEN Creative Communications Co., Ltd.
株式会社SCREENロジスティクス	SCREEN Logistics Co., Ltd.
株式会社SCREENシステムサービス	SCREEN System Service Co., Ltd.
株式会社SCREENビジネスエキスパート	SCREEN Business Expert Co., Ltd.
株式会社SCREENキャリアサービス	SCREEN Career Service Co., Ltd.
株式会社イー・エム・ディー	EMD Corporation
アルファメッドサイエンティフィック株式会社	Alpha MED Scientific Inc.
株式会社AFIテクノロジー	AFI Corporation
京ダイアグノスティクス株式会社	Kyo Diagnostics K.K.

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

株式会社SCREEN SPE テック	SCREEN SPE Tech Co., Ltd.
株式会社SCREEN SPE サービス	SCREEN SPE Service Co., Ltd.
株式会社SCREEN SPE ワークス	SCREEN SPE Works Co., Ltd.
株式会社SCREEN SPE クォーツ	SCREEN SPE Quartz Co., Ltd.
株式会社SCREEN SPE プラスティックプレシジョン	SCREEN SPE Plastic Precision Co., Ltd.

株式会社SCREENグラフィックソリューションズ SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd.

株式会社SCREEN GP ジャパン	SCREEN GP Japan Co., Ltd.
株式会社SCREEN GP サービス東日本	SCREEN GP Service Japan East Co., Ltd.
株式会社SCREEN GP サービス西日本	SCREEN GP Service Japan West Co., Ltd.

United States	
SCREEN North America Holdings, Inc	

Silicon Light Machines Corp. SCREEN SPE USA, LLC SCREEN GP Americas, LLC

SCREEN SPE Germany GmbH
SCREEN SPE Ireland Ltd.
SCREEN SPE France SARL
SCREEN SPE Italy S.R.L.
SCREEN SPE Israel Ltd.
SCREEN GP Europe B.V.

Europe



Global network



株式会社SCREENファインテックソリューションズ SCREEN Finetech Solutions Co., Ltd.

株式会社SCREENフェバックス

株式会社SCREEN PE ソリューションズ 株式会社SCREEN PE エンジニアリング

株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ SCREEN Advanced System Solutions Co., Ltd. 株式会社SCREEN ICT ソフトウエア

株式会社SCREEN IP ソリューションズ

京都 Kyoto

本社事業所 Head Office 洛西事業所 (ホワイトカンバス洛西) Rakusai Site (WHITE CANVAS RAKUSAI) 久御山事業所 Kumiyama Site

滋賀 Shiga

野洲事業所 Yasu Site 彦根事業所 Hikone Site 多賀事業所 Taga Site

SCREEN Febacs Co., Ltd.

SCREEN PE Solutions Co., Ltd.

SCREEN PE Engineering Co., Ltd.

SCREEN ICT Software Co., Ltd.

SCREEN IP Solutions Co., Ltd.

東京 Tokyo

門前仲町事業所 (ホワイトカンパスMON-NAKA) Monzennakacho Site (WHITE CANVAS MON-NAKA)

富山 Toyama

高岡事業所 Takaoka Site

Asia & Oceania

SCREEN HD Shanghai Co., Ltd. SCREEN SPE Korea Co., Ltd. SCREEN Electronics Shanghai Co., Ltd. SCREEN SPE Taiwan Co., Ltd. SCREEN SPE Singapore PTE. Ltd. SCREEN SPE MALAYSIA SDN. BHD. SCREEN HD Korea Co., Ltd. SCREEN GA Shanghai Co., Ltd. SCREEN GP Australia PTY., Ltd.

SCREEN Finetech Solutions Shanghai Co., Ltd. SCREEN FT Changshu Co., Ltd. SCREEN FT Taiwan Co., Ltd. Trivis Co., Ltd. SCREEN PE China Co., Ltd. SCREEN PE Shanghai Co., Ltd. SCREEN GP Taiwan Co., Ltd. SCREEN Holdings Singapore PTE. Ltd. SCREEN PE VIETNAM Co., Ltd. SCREEN GP (Thailand) Co., Ltd.

Innovation for a Sustainable World 人と技術をつなぎ、未来をひらく



www.screen.co.jp 2025年6月発行 Issued June 2025 (030)



SCREEN Holdings Co., Ltd.